

2011年3月期 (2010年4月 ~ 2011年3月)

連結決算の概要

2011年4月28日



TOKYO ELECTRON

業績ハイライト 2011年3月期 決算

- ▶ 主力の半導体製造装置が好調
- ▶ 大幅な増収増益を達成

		前年同期比
	売上高	6,687億円 + 59.7%
	営業利益	978億円 + 1,000億円
	営業利益率	14.6%
	当期純利益	719億円 + 809億円
	営業キャッシュ・フロー	832億円 + 349億円
	現金同等物の残高	2,850億円 + 411億円

現金同等物: 現預金 + 譲渡性預金 (貸借対照表上の表示は有価証券)

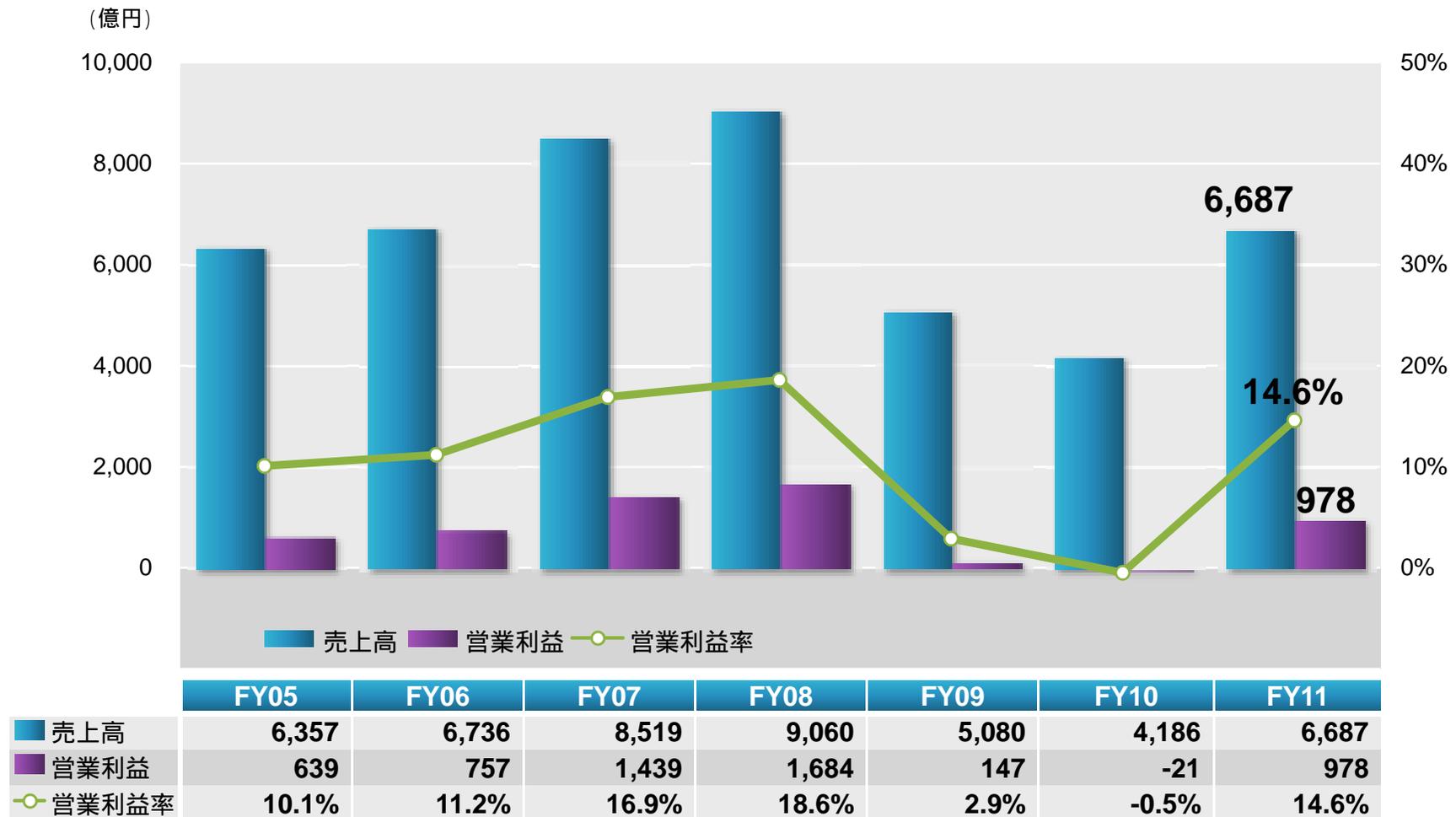
損益状況 2011年3月期 決算

(億円)

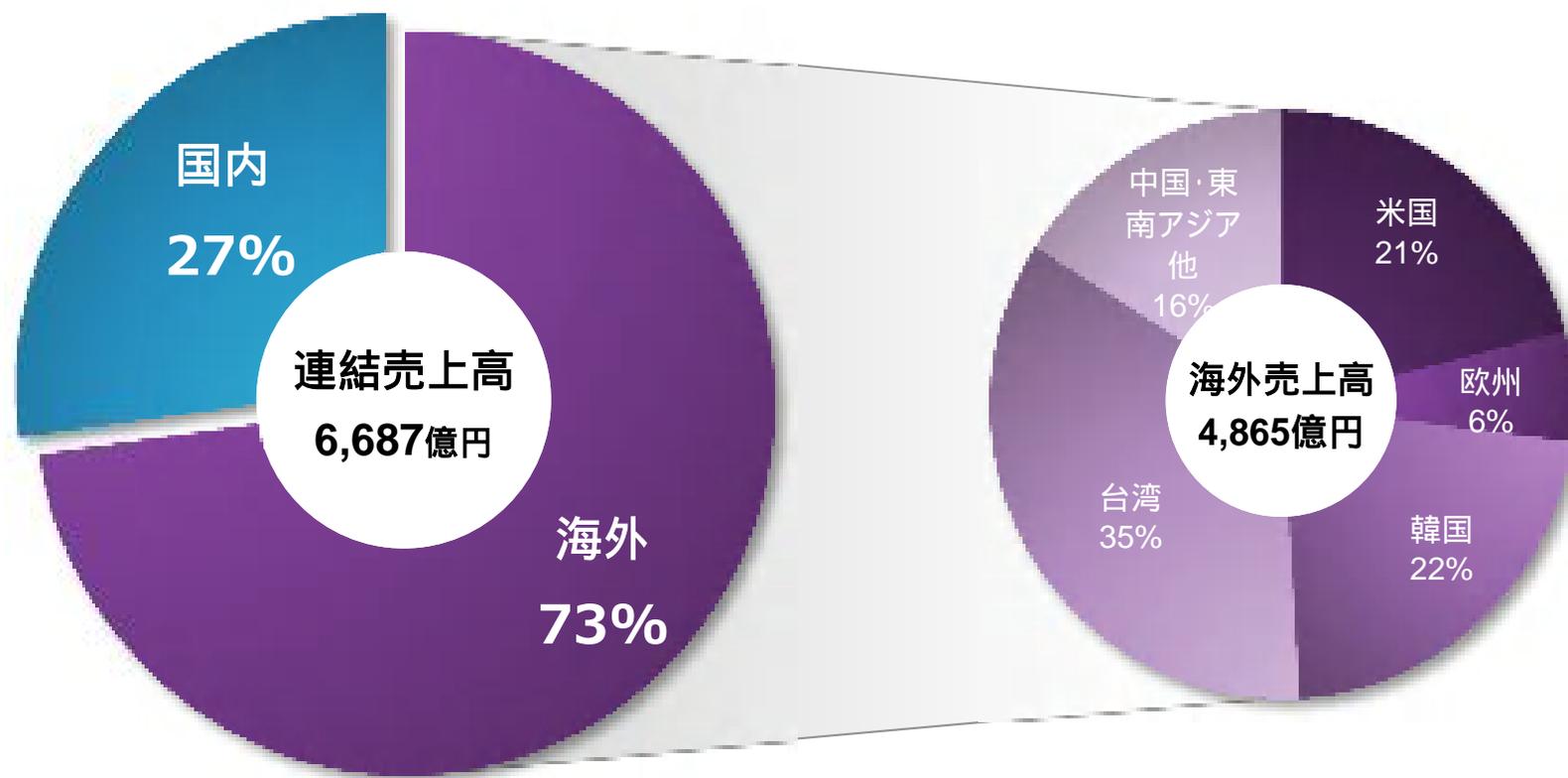
	FY10	FY11	対前年増減
売上高	4,186	6,687	+59.7%
SPE	2,623	5,113	+ 94.9%
FPD/PVE	713	667	-6.5%
EC/CN	844	902	+ 6.8%
その他	4	4	+ 10.4%
営業利益	- 21 (- 0.5%)	978 (14.6%)	+ 1,000
税前利益	- 77	995	+ 1,073
当期純利益	- 90	719	+ 809
			(円)
1株当たり 当期純利益	- 50.47	401.73	+ 452.2
			(億円)
包括利益	- 47	695	+ 743

1. SPE: 半導体製造装置, FPD/PVE: FPD製造装置/太陽電池製造装置, EC/CN: 電子部品/情報通信機器
2. () 内は利益率
3. 利益率及び増減率は、1円単位の金額をもとに計算しています。

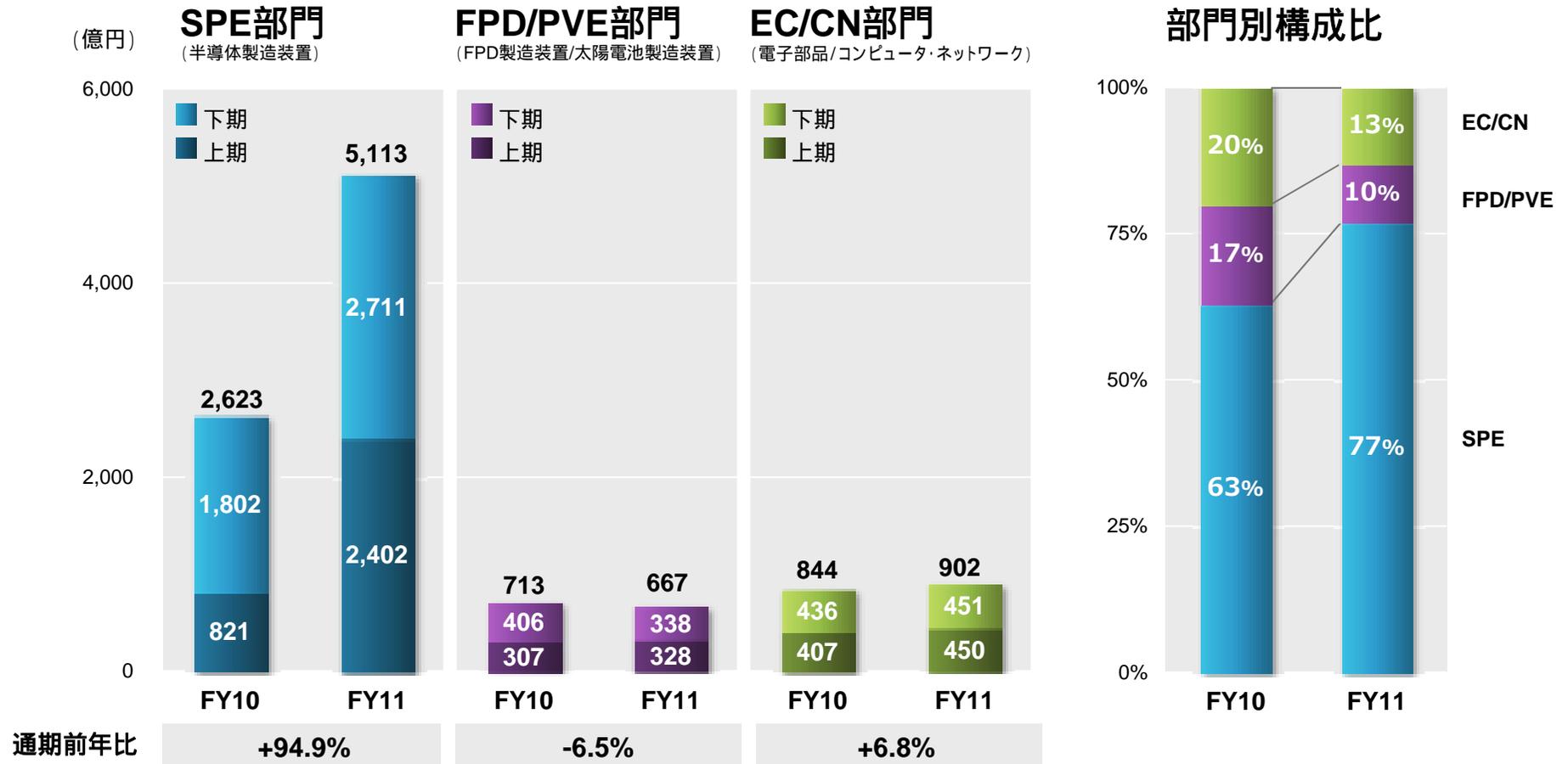
売上高・営業利益・利益率推移 2011年3月期 決算



地域別売上高比率 2011年3月期 決算

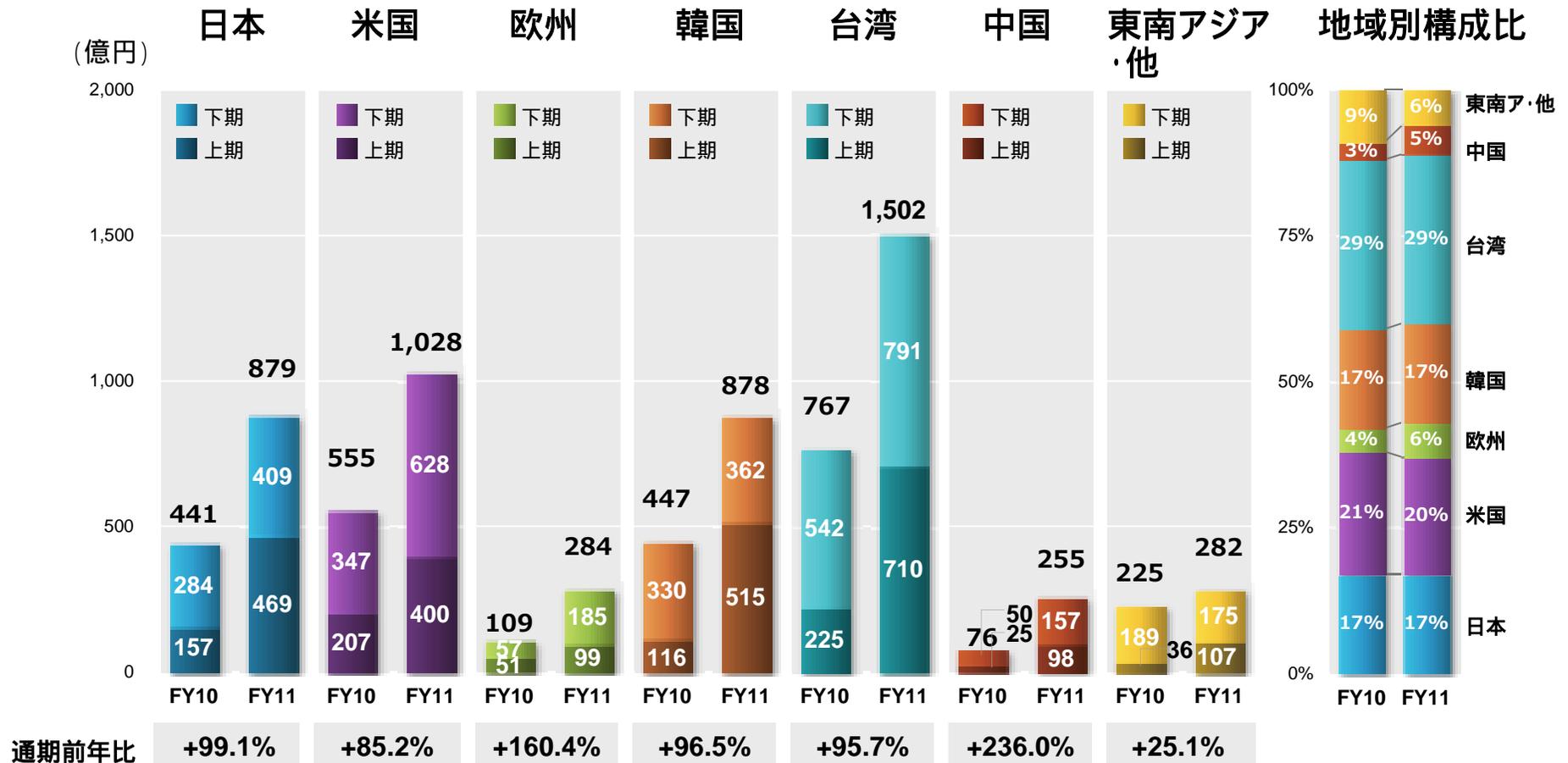


部門別売上高 2011年3月期 決算

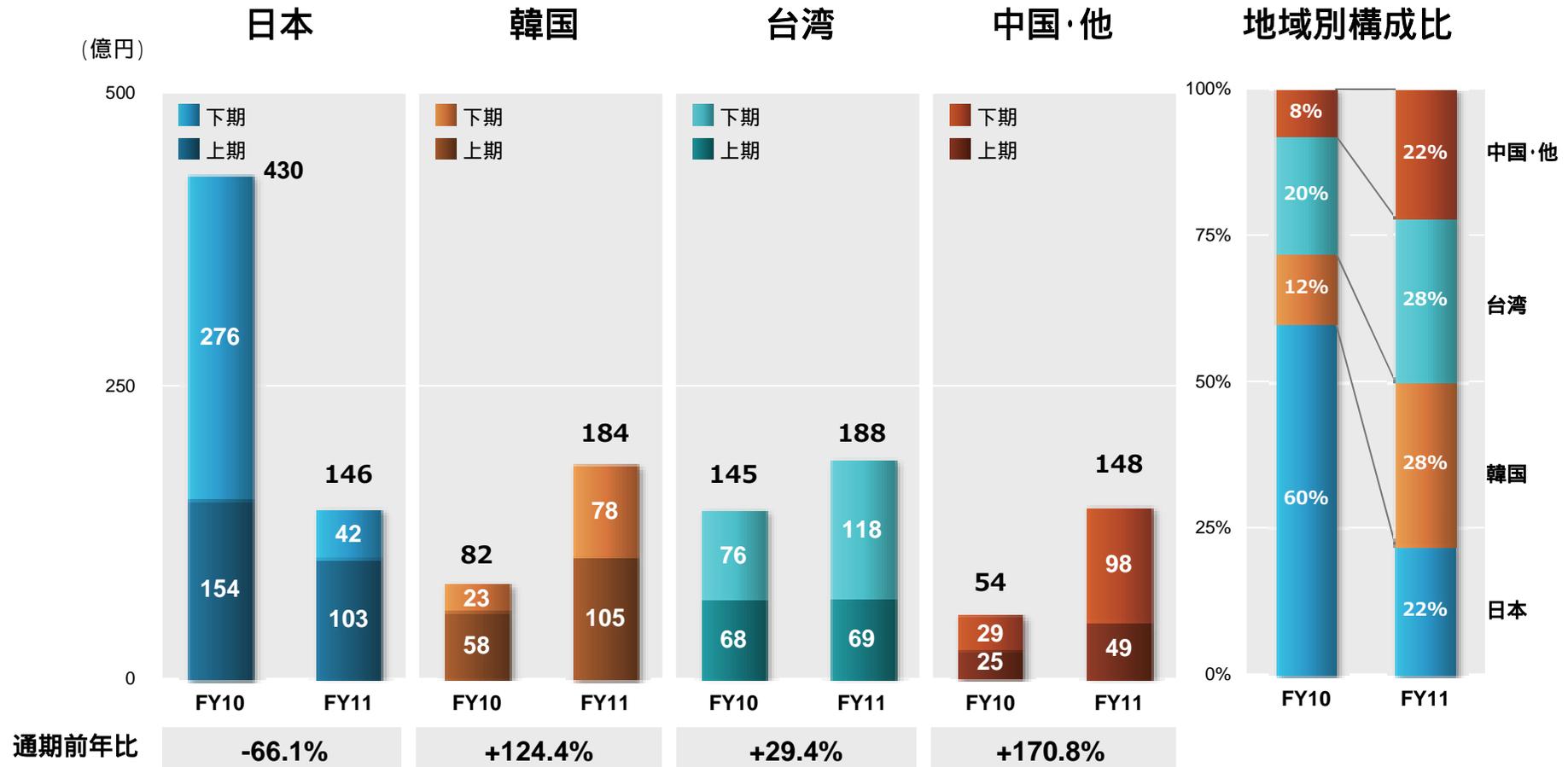


*これら3部門の売上以外に「その他」の売上があります。

SPE部門地域別売上高 2011年3月期 決算



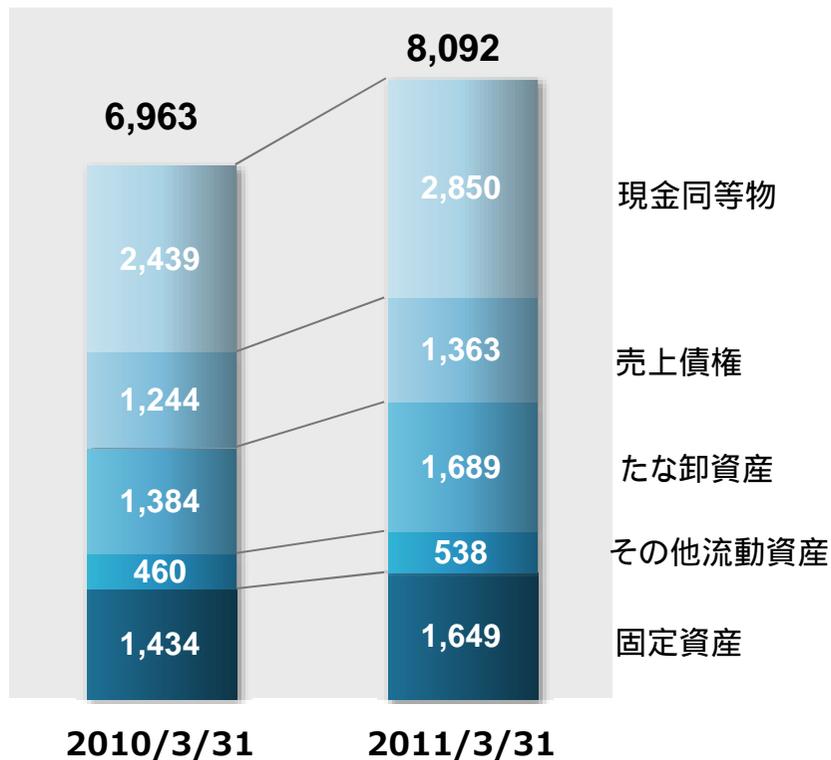
FPD/PVE部門地域別売上高 2011年3月期 決算



貸借対照表(要約) 2011年3月期 決算

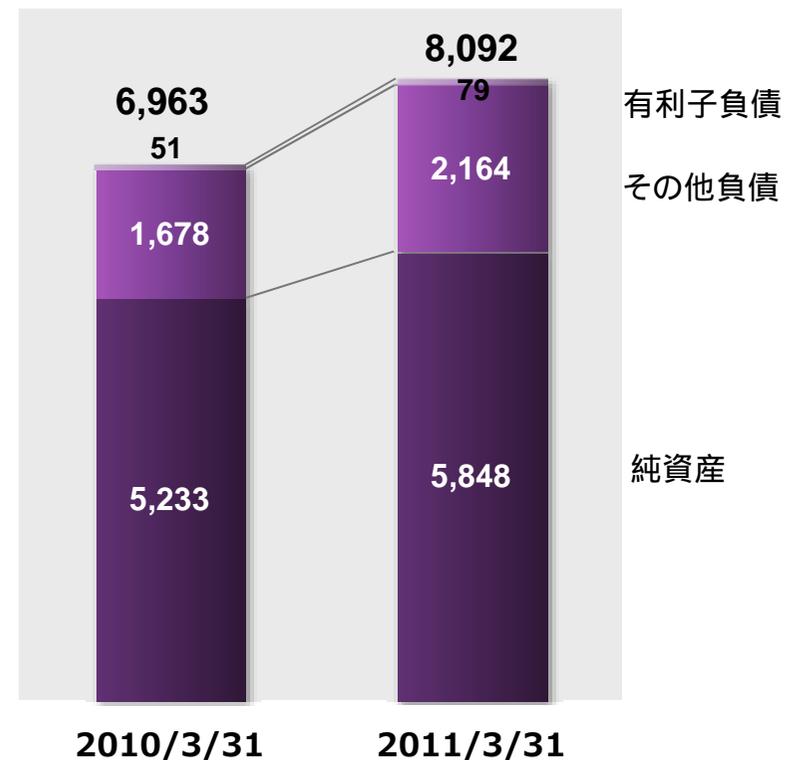
資産

(億円)



負債・純資産

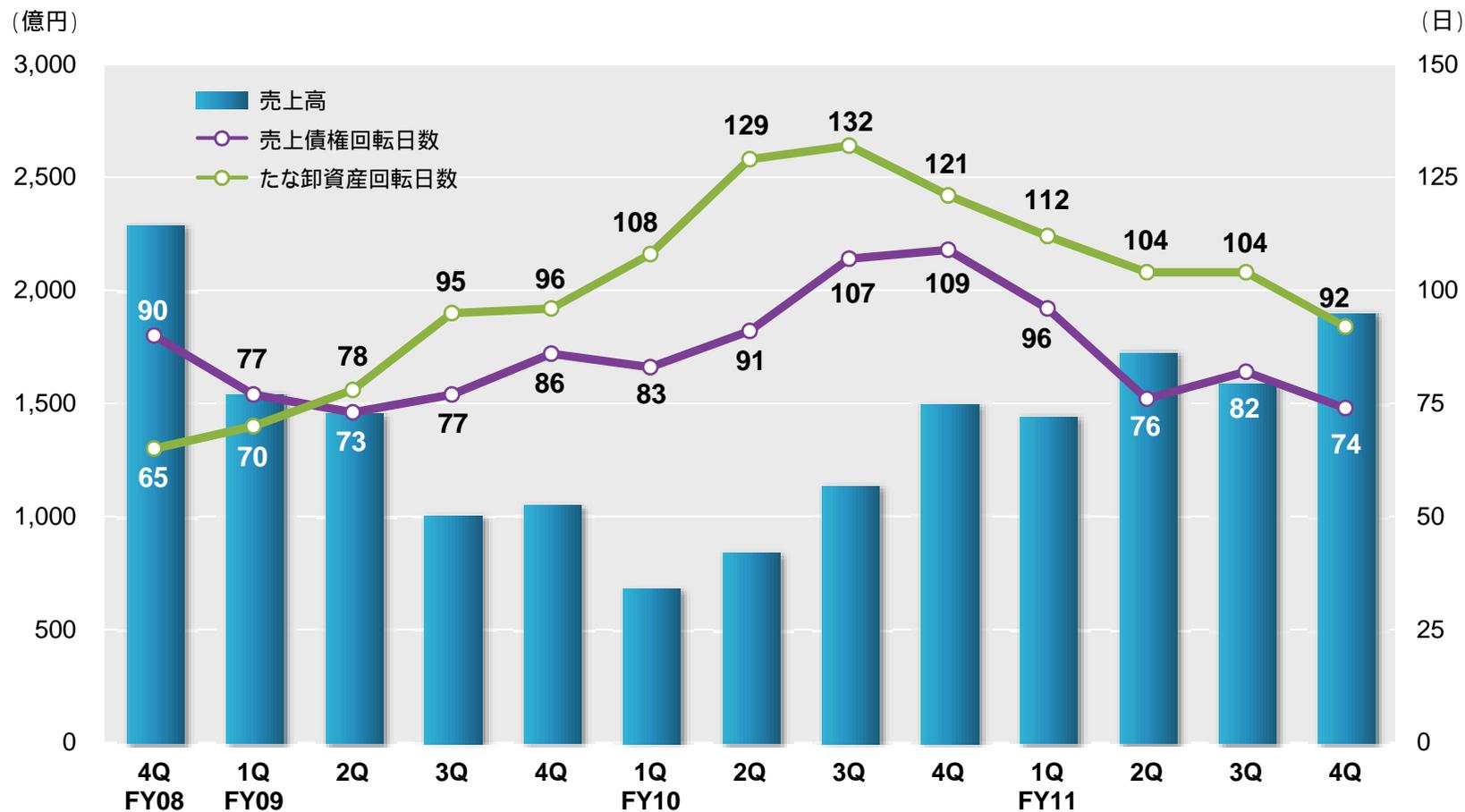
(億円)



現金同等物: 現預金 + 譲渡性預金 (貸借対照表上の表示は有価証券)



たな卸資産・売上債権の回転日数 2011年3月期 決算



* 回転日数 = 売上債権もしくはたな卸資産 ÷ 各四半期末までの12ヶ月間売上高 × 365

セグメント情報 2011年3月期 決算

(億円)

	報告セグメント			その他	調整額	連結 損益計算書 計上額
	半導体 製造装置	FPD/PV 製造装置	電子部品 情報通信機器			
売上高	5,113	667	913	153	160	6,687
セグメント利益 (税前利益ベース)	1,208	66	29	19	327	995
セグメント利益率	23.6%	10.0%	3.2%	12.5%	-	14.9%

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、経営者が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

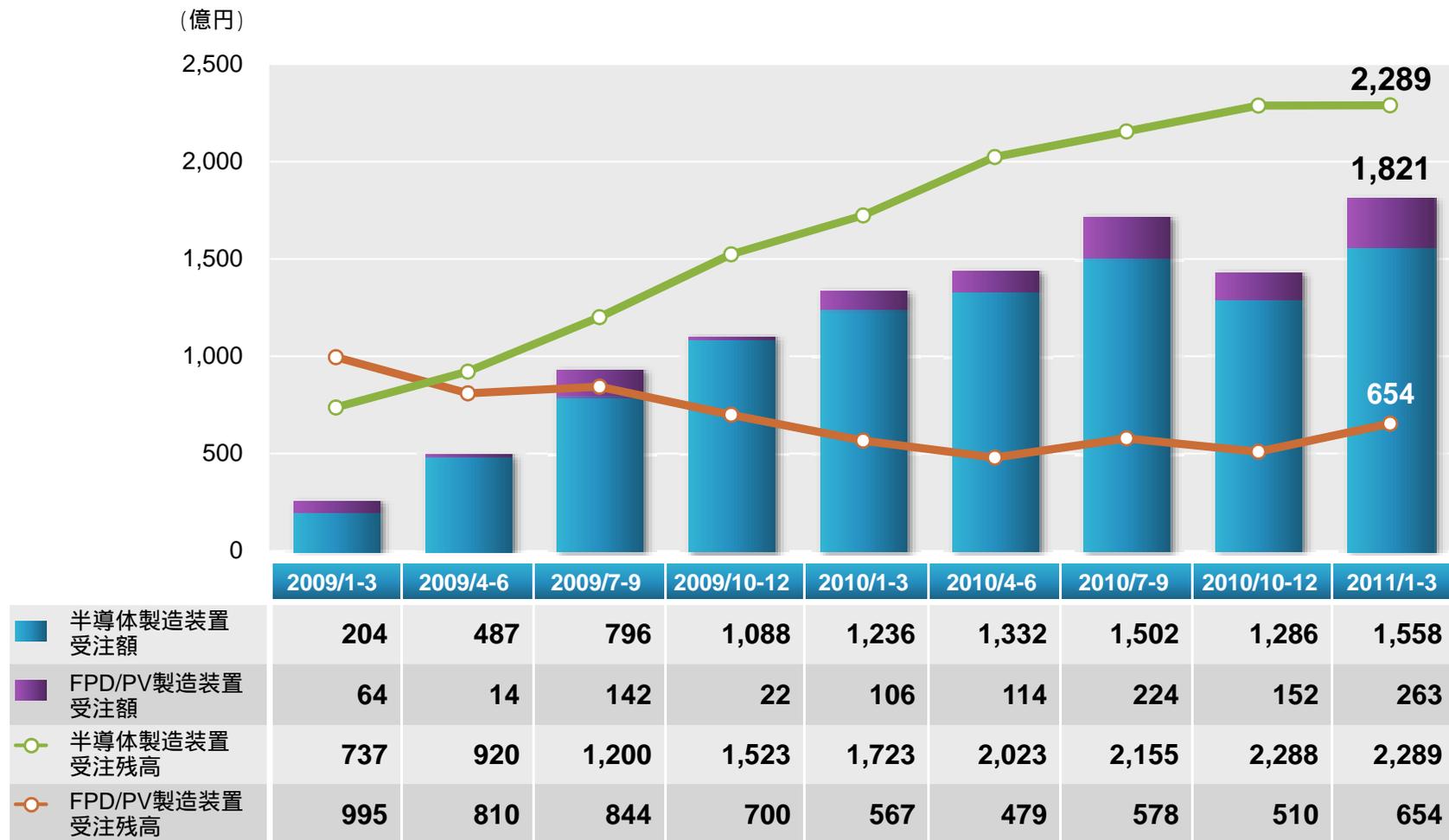
1. 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、当社グループの製品等の輸送、機器等のリース及び保険業務等を含んでおります。
2. セグメント利益の調整額 327億円には、各報告セグメントに配分していない全社費用が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない当社における基礎研究又は要素研究等の研究開発費 227億円であります。
3. セグメント利益は、連結損益計算書の税金等調整前当期純利益と調整を行っております。
4. 利益率及び増減率は、1円単位の金額をもとに計算しています。

キャッシュ・フロー 2011年3月期 決算

(億円)

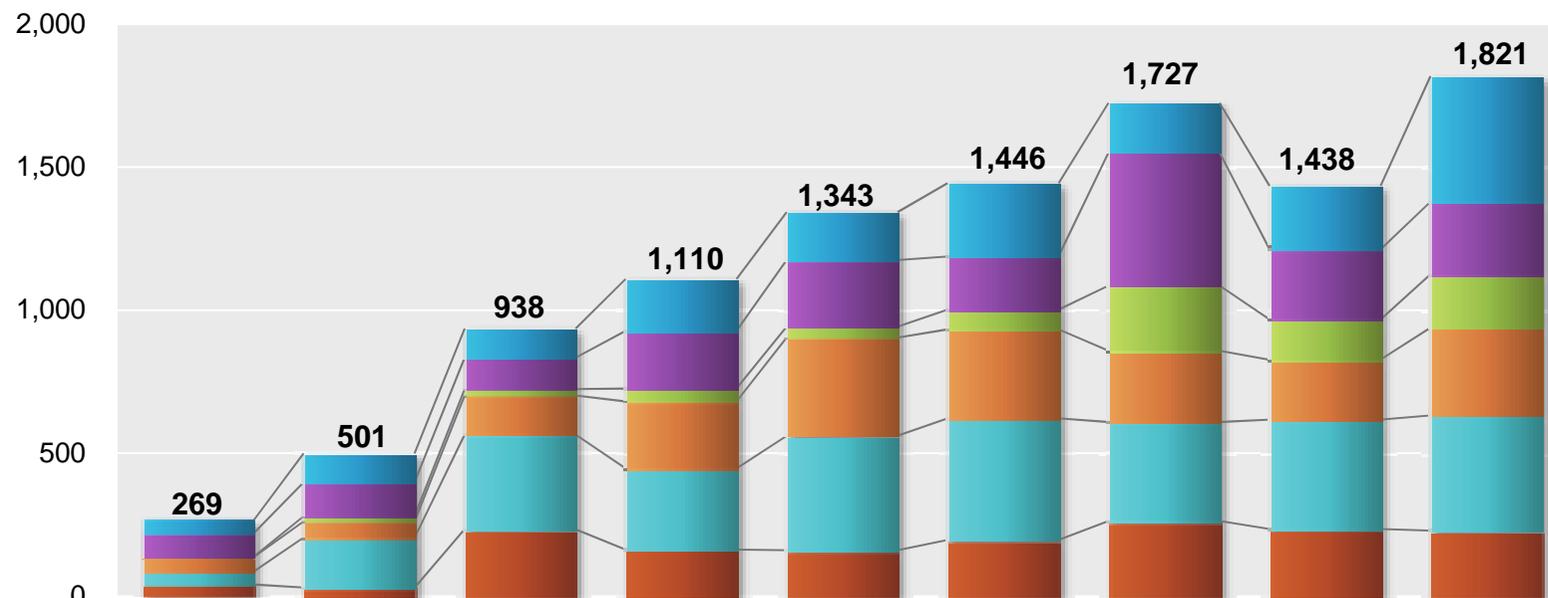
	FY10	FY11
営業キャッシュ・フロー	482	832
投資キャッシュ・フロー	96	- 358
設備投資	- 147	- 358
3か月超の預金の預入・払戻	243	-
財務キャッシュ・フロー	- 2	- 52
現金及び現金同等物の 期末残高	1,239	1,650
現預金及び譲渡性預金の 期末残高	2,439	2,850

受注額・受注残高 2011年3月期 決算



地域別受注額：SPE, FPD/PVE 2011年3月期 決算

(億円)



	2009/1-3	2009/4-6	2009/7-9	2009/10-12	2010/1-3	2010/4-6	2010/7-9	2010/10-12	2011/1-3
国内	46	101	102	181	168	256	173	222	439
米国	82	118	110	202	233	186	466	245	254
欧州	1	19	22	45	38	69	228	141	186
韓国	51	56	137	234	343	311	249	210	307
台湾	45	175	331	284	400	425	346	382	403
中国・東南ア他	41	30	234	163	161	197	263	235	229

四半期決算の推移



TOKYO ELECTRON

損益推移 2011年3月期 決算

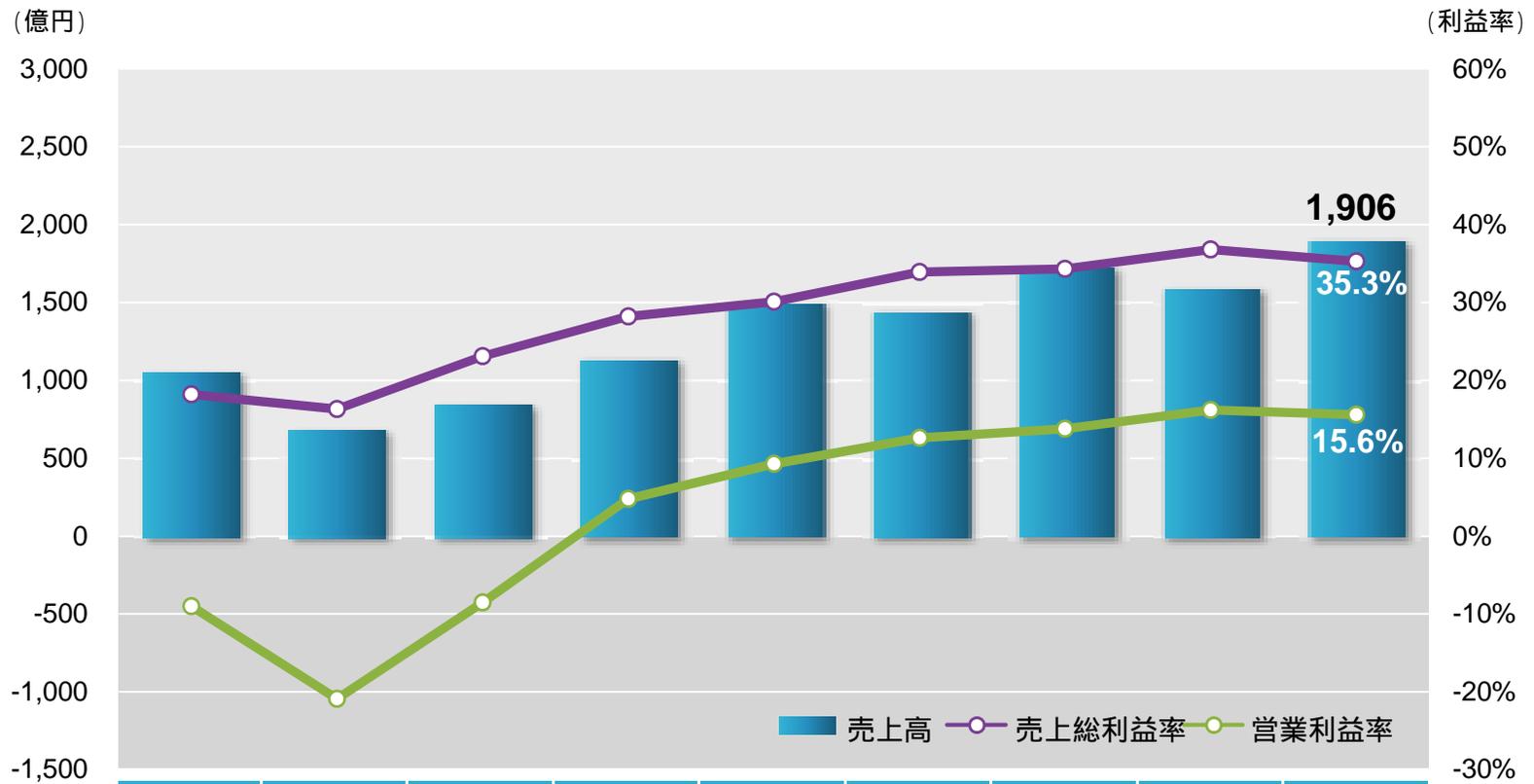
(億円)

	FY2011				
	1Q	2Q	3Q	4Q	合計
売上高	1,448	1,735	1,596	1,906	6,687
売上総利益	491	595	587	673	2,347
営業利益	183 (12.6%)	240 (13.8%)	258 (16.2%)	297 (15.6%)	978 (14.6%)
税前利益	192	257	266	279	995
当期純利益	147	187	186	198	719
研究開発費	148	192	168	195	705
設備投資額	37	126	124	102	391
減価償却実施額	37	40	46	52	177

当社の主力製品である半導体製造装置及びFPD/PV製造装置の輸出売上は、原則円建てで行われます。一部にドル建ての決済もありますが、受注時に個別に先物為替予約を付し、為替変動リスクをヘッジしています。従って、収益への為替レート変動による影響は極めて軽微です。

1. ()内は利益率
2. 利益率は、1円単位の金額をもとに計算しています

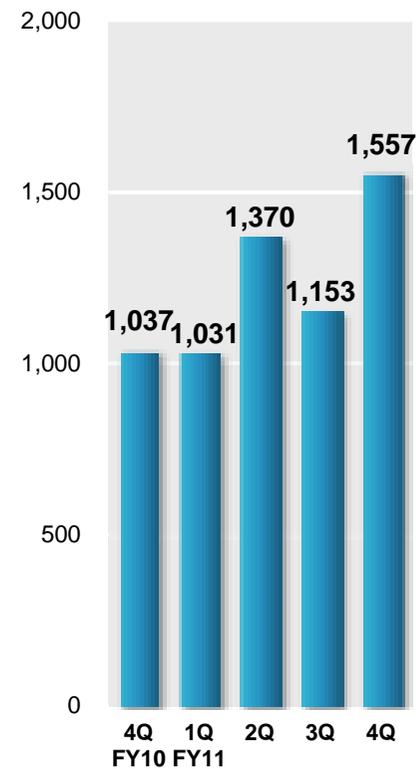
売上高・利益率推移 2011年3月期 決算



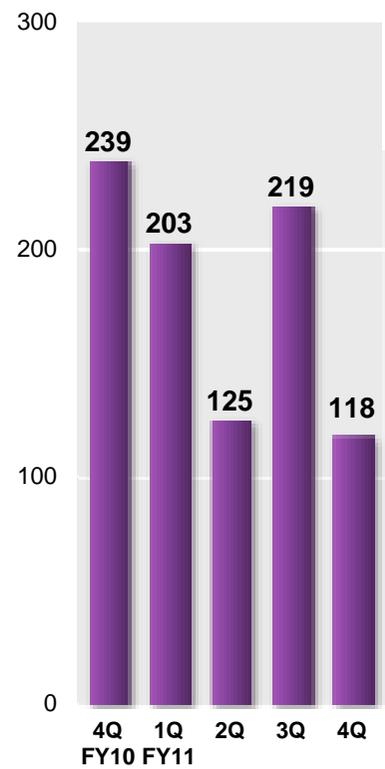
	FY09/4Q	FY10/1Q	2Q	3Q	4Q	FY11/1Q	2Q	3Q	4Q
■ 売上高	1,057	689	849	1,142	1,504	1,448	1,735	1,596	1,906
○ 売上総利益率	18.2%	16.3%	23.1%	28.2%	30.1%	33.9%	34.3%	36.8%	35.3%
○ 営業利益率	-9.0%	-20.9%	-8.5%	4.8%	9.3%	12.6%	13.8%	16.2%	15.6%

部門別売上高 2011年3月期 決算

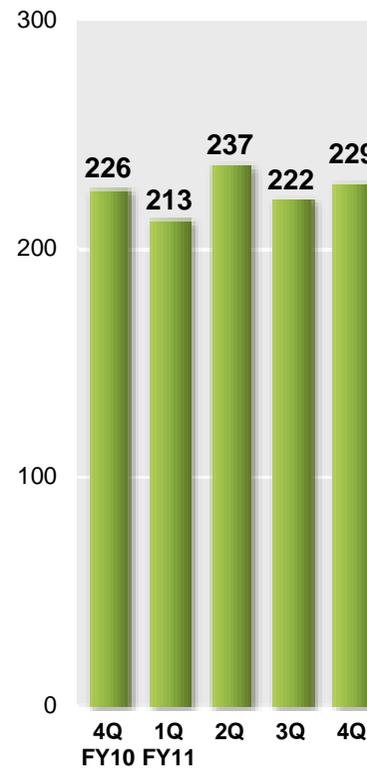
SPE部門
(半導体製造装置)



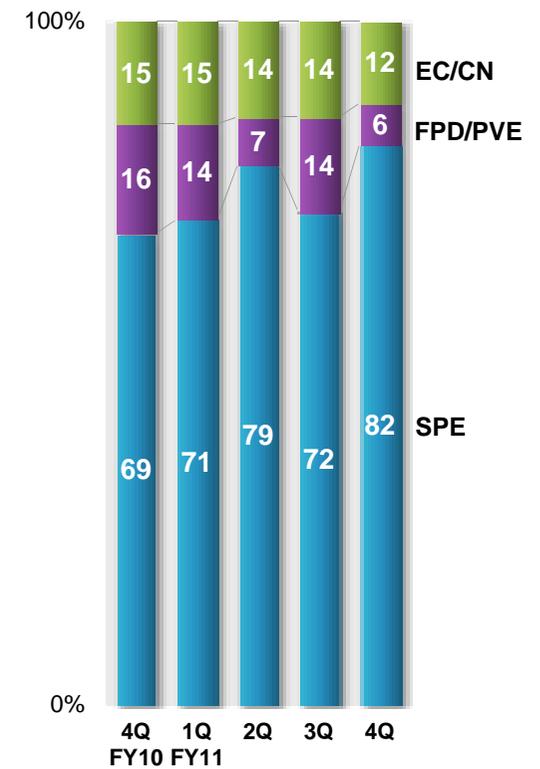
FPD/PVE部門
(FPD製造装置/太陽電池製造装置)



EC/CN部門
(電子部品/情報通信機器)

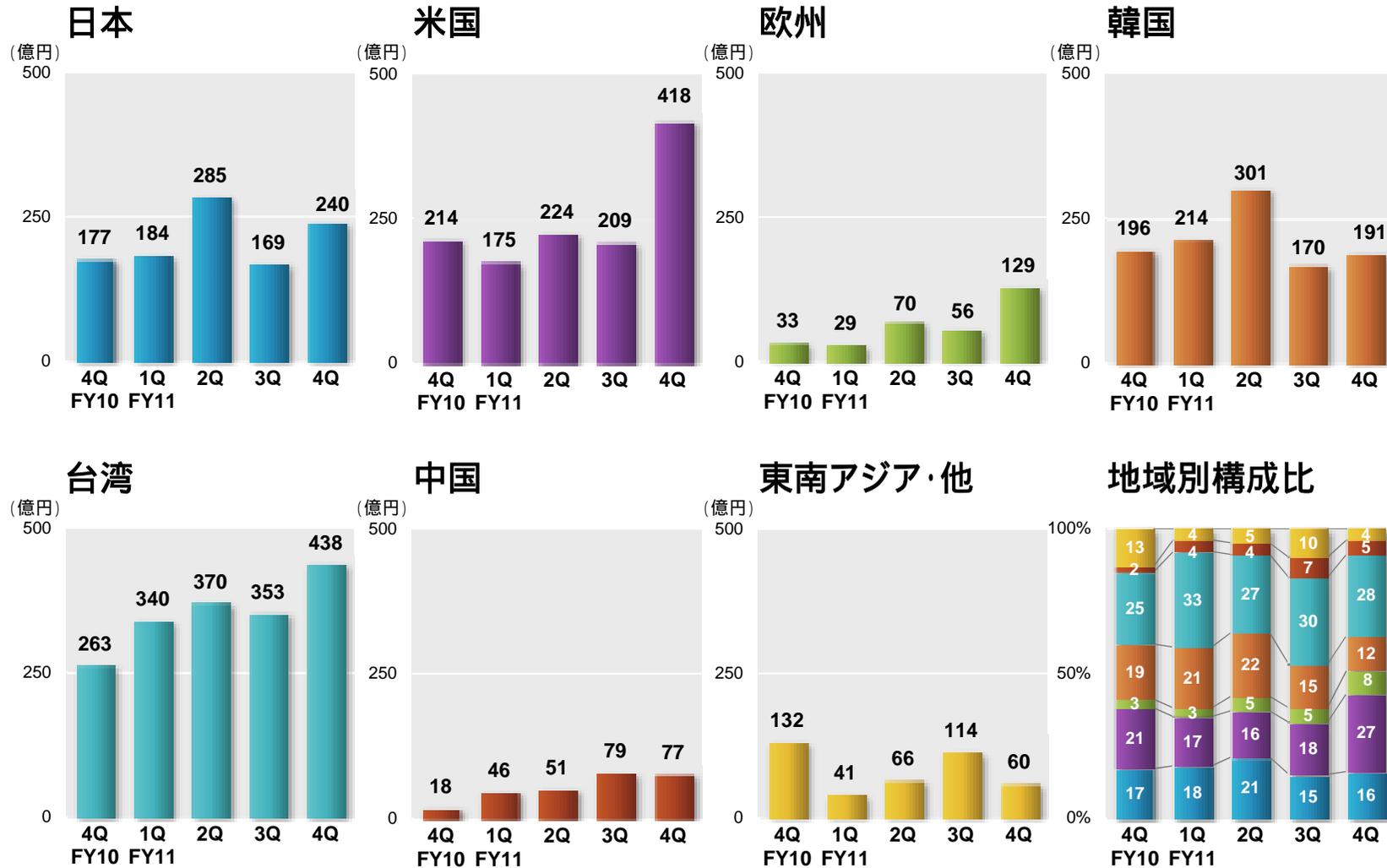


部門別構成比

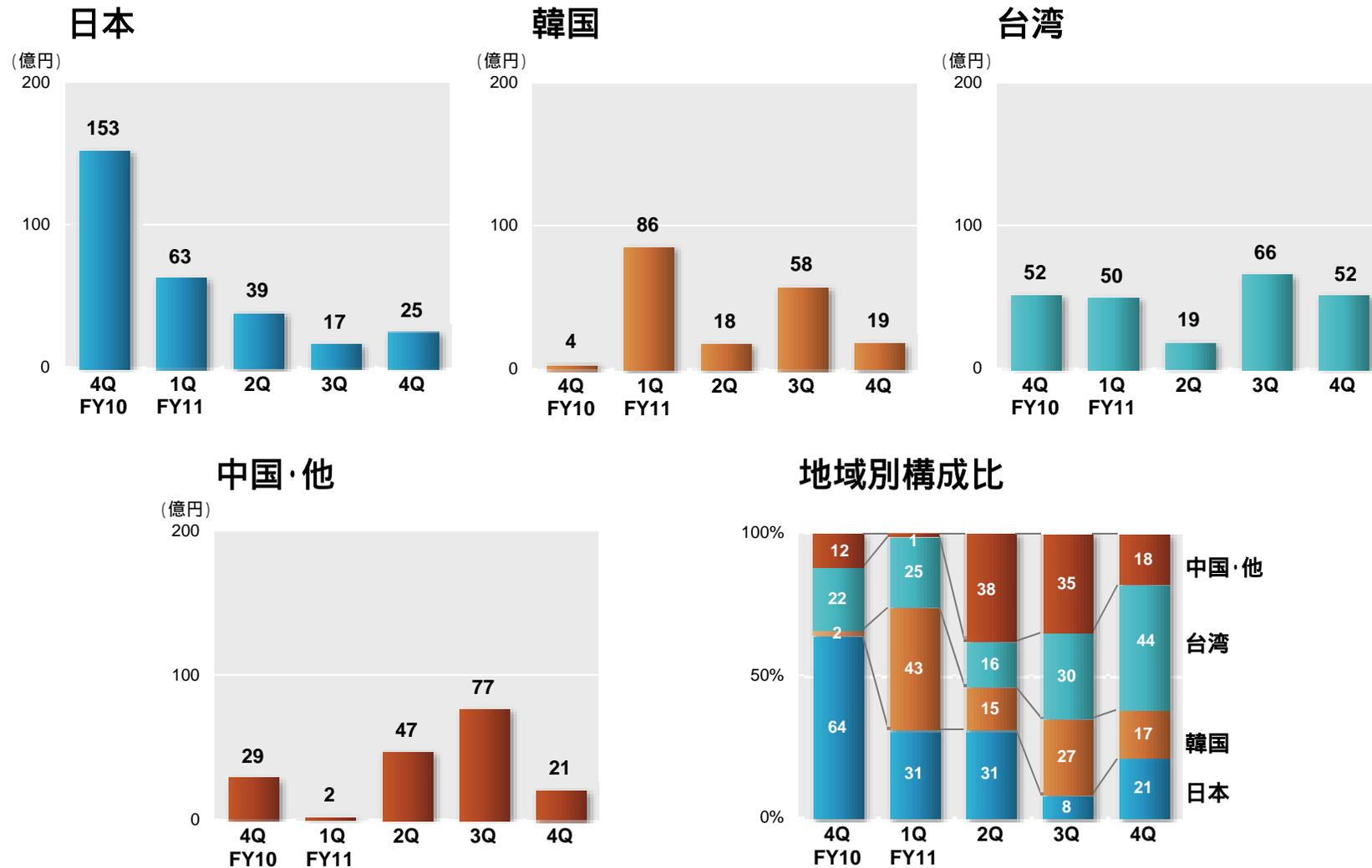


* 上記3部門の売上以外に「その他」の売上があります (FY11 4Q売上高1億円)。

SPE部門地域別売上高 2011年3月期 決算



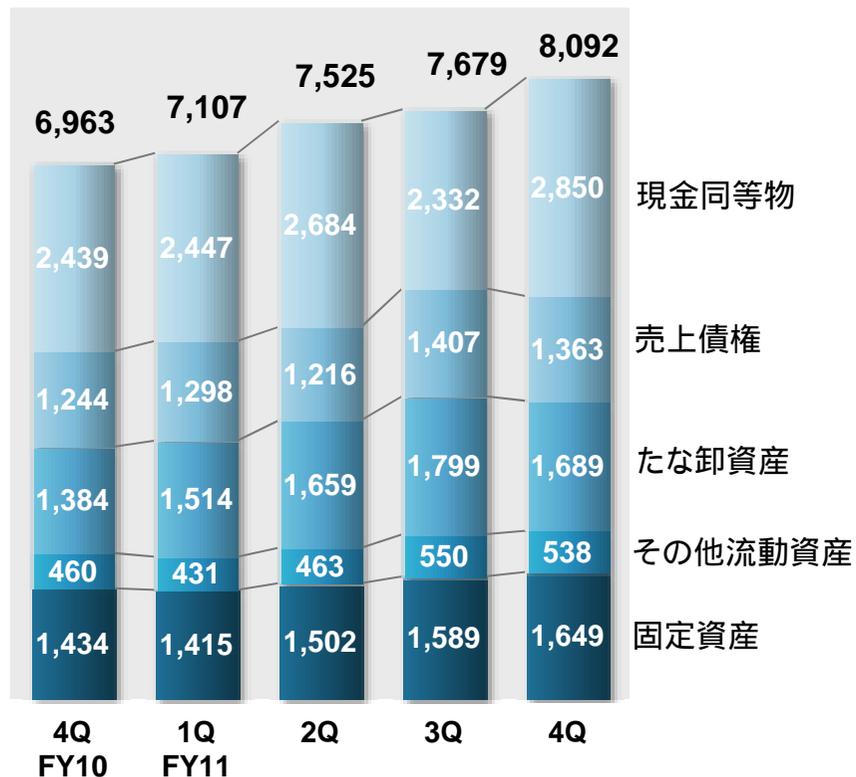
FPD/PVE部門地域別売上高 2011年3月期 決算



貸借対照表(要約) 2011年3月期 決算

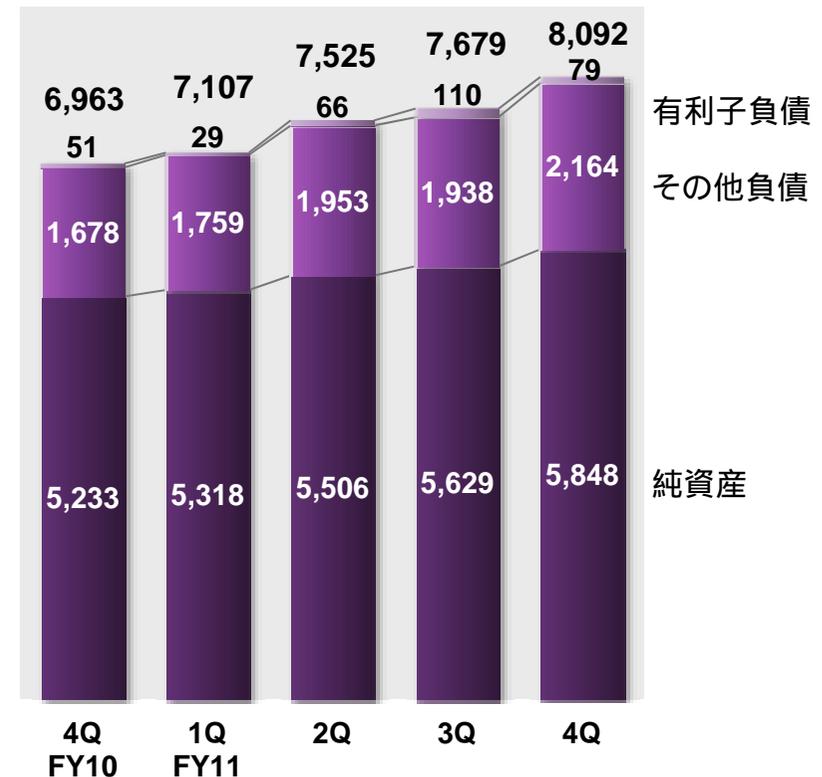
資産

(億円)



負債・純資産

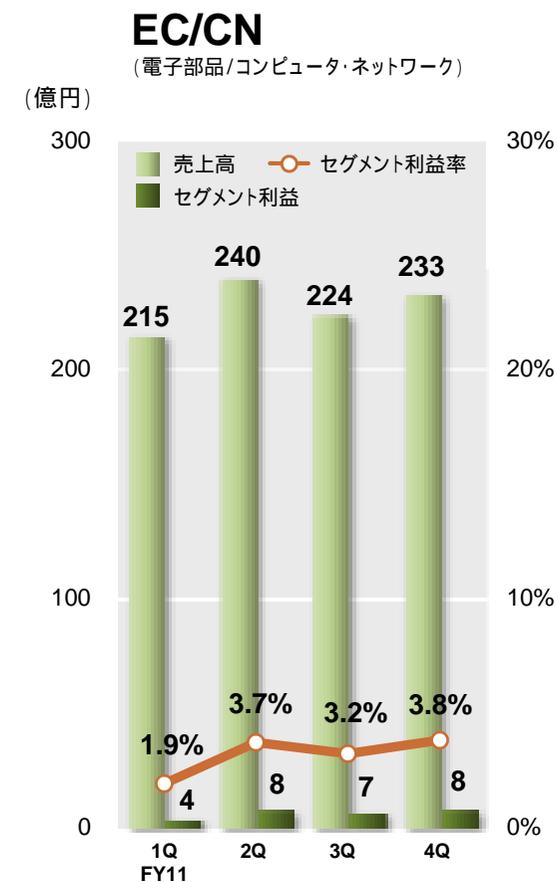
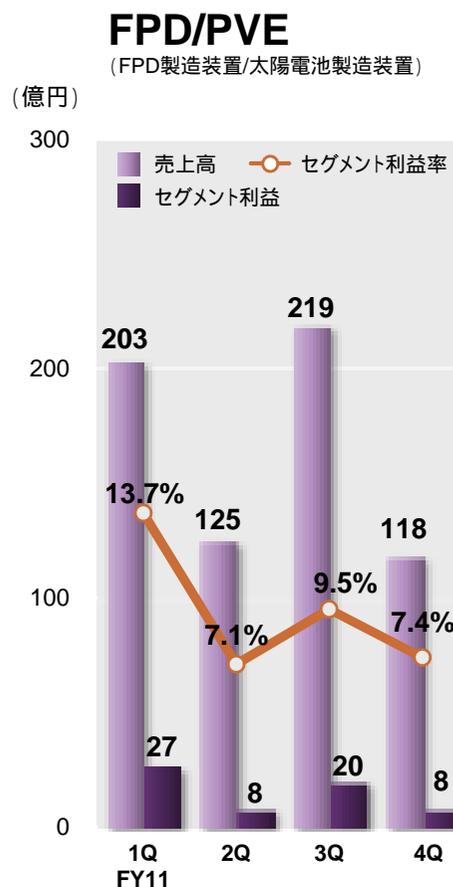
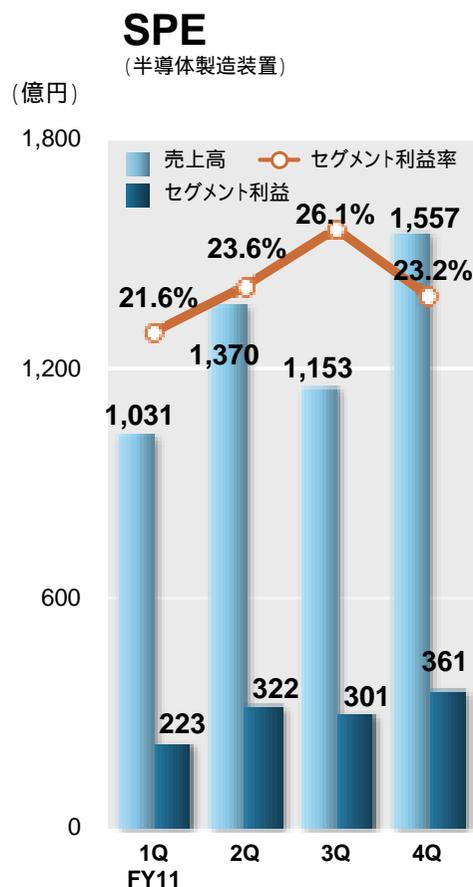
(億円)



現金同等物: 現預金 + 譲渡性預金 (貸借対照表上の表示は有価証券)



セグメント情報 2011年3月期 決算



当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、経営者が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

1. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の税金等調整前四半期純利益と調整を行っております。
2. 利益率及び増減率は、1円単位の金額をもとに計算しています。

▶ 将来見通しについて

本資料に記述されている当社の業績予想、将来予測などは、当社が作成時点で入手可能な情報に基づいて判断したものであり、経済情勢、半導体/FPD/PV市況、販売競争の激化、急速な技術革新への当社の対応力、安全・品質管理、知的財産権に関するリスクなど、様々な外部要因・内部要因の変化により、実際の業績、成果はこれら見通しと大きく異なる結果となる可能性があります。

▶ 数字の処理について

記載された金額は単位未満を切り捨て処理、比率は1円単位の金額で計算した結果を四捨五入処理しているため、内訳の計が合計と一致しない場合があります。

▶ 為替リスクについて

当社の主力製品である半導体製造装置及びFPD/PV製造装置の輸出売上は、原則円建てで行われます。一部にドル建ての決済もありますが、受注時に個別に先物為替予約を付し、為替変動リスクをヘッジしています。従って、収益への為替レート変動による影響は極めて軽微です。

FPD/PV：フラットパネルディスプレイ及び太陽電池